PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-058457

(43) Date of publication of application: 03.03.1998

(51)Int.CI.

B29C 33/34 H01L 21/56 // B29C 45/02 B29C 45/14 B29C 45/26 B29K105:20 B29L 31:34

(21)Application number: 08-218221

(71)Applicant: APIC YAMADA KK

(22)Date of filing:

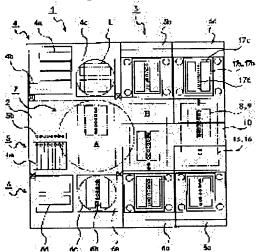
20.08.1996

(72)Inventor: KOBAYASHI KAZUHIKO

(54) RESIN MOLDING APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a resin molding apparatus, which can cope with the increase and the decrese in production of molded products freely, is excellent in workability and handling property in the replacement of the chase of the press unit, metal-mold maintenance and the like, has the compact configuration and can reduce the area for installation of the apparatus by making it possible to attach and remove a press unit individually with respect to a basic unit. SOLUTION: A plurality of lead frames L and resin tablets are supplied and transferred. A protruding part 10, which protrudes outward and becomes the transfer path of the lead frames L and the resin tablets, is formed at a part of a basic unit 2, which recovers and contains the lead frame L after molding. On both sides of the protruding part 10, first-fourth press units 3a-3d, which press the lead frames L and the tablets between upper/lower metal molds and perform resin molding, are individually provided so that the attachment and removal are performed freely.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-58457

(43)公開日 平成10年(1998) 3月3日

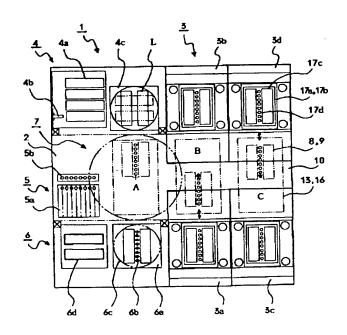
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号 庁内整理番号		FI					技術表示箇所
B 2 9 C	33/34			B 2 9	C :	33/34			
H01L	21/56			H 0 1	L :	21/56		Τ	
								В	
# B29C	45/02			B 2 9	C ·	45/02			
	45/14					45/14			
			審査請求	未請求	請求	項の数12	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願平8-218221	特願平8-218221				821		
		,,,,,,				アピッ	クヤマ	ダ株式会社	
(22)出願日		平成8年(1996)8月20日				長野県	埴科郡	戸倉町大字」	-徳間90番地
				(72)発	(72)発明者 小林				
						長野県	埴科郡	戸倉町大字」	-徳間90番地 ア
						ピック	ヤマダ	株式会社内	
				(74) (理人	. 弁理士	綿貫	隆夫 (タ	卜 1名)

(54) 【発明の名称】 樹脂モールド装置

(57)【要約】

【課題】 プレスユニットを基本ユニットに対して個別 に着脱可能にすることで、成型品の増減に自在に対応で き、プレスユニットのチェイスの交換や金型メンテナン ス等の作業性や取扱性が良く、装置全体がコンパクトで 設置面積を縮小可能な樹脂モールド装置を提供する。

【解決手段】 複数のリードフレームL及び樹脂タブレ ットを供給して移送し、成型後のリードフレームしを回 収して収納する基本ユニット2の一部に外方に延出して 前記リードフレームL及び樹脂タブレットの移送路とな る延出部10を形成し、該延出部10の両側に前記リー ドフレームL及び樹脂タブレットを上下金型18,20 間でプレスして樹脂モールドする第1~第4プレスユニ ット3a~3dを個別に着脱自在に装備した。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被成型品を供給してプレスユニットへ移送し、成型後の成型品を前記プレスユニットから回収して収納する基本ユニットに、前記被成型品を上下金型間でプレスして樹脂モールドする複数のプレスユニットを前記基本ユニットに対して個別に着脱自在に装備したことを特徴とする樹脂モールド装置。

4 (1 k

【請求項2】 前記基本ユニットの一部を外方に延出させて前記被成型品及び成型品の移送路となる延出部を形成し、該延出部の両側に前記被成型品を上下金型間でプ 10レスして樹脂モールドする複数のプレスユニットを個別に着脱自在に装備したことを特徴とする請求項1記載の樹脂モールド装置。

【請求項3】 前記基本ユニットにおける移送手段の旋回位置、被成型品の供給位置、成型品の収納位置はほぼ直線的に配置されており、かつこれらを結ぶ移送路は前記各プレスユニットの延出部への着脱方向とほぼ平行になるよう配置されていることを特徴とする請求項2記載の樹脂モールド装置。

【請求項4】 前記基本ユニットは直方体状であり、該 20 基本ユニットの側面に複数のプレスユニットを個別に着 脱自在に装備したことを特徴とする請求項1記載の樹脂 モールド装置。

【請求項5】 前記基本ユニットは、複数の被成型品をプレスユニットへ供給可能に収容する被成型品供給部と、樹脂モールド後の成型品を前記プレスユニットより回収する成型品収容部と、前記被成型品供給部より前記プレスユニットへ被成型品を移送し、成型後の成型品を前記プレスユニットより回収して成型品収納部に移送する移送手段と、を備えたことを特徴とする請求項1、2、3又は請求項4記載の樹脂モールド装置。

【請求項6】 前記被成型品供給部は、供給マガジン内に複数収容されたリードフレームを1枚ずつ供給するリードフレーム供給部と、樹脂タブレットを供給する樹脂タブレット供給部とを備えたことを特徴とする請求項5記載の樹脂モールド装置。

【請求項7】 前記成型品収納部は、樹脂モールド後の 成型品をリードフレームと不要樹脂とに分離するディゲート部と、上記分離したリードフレームを収納マガジン 内に収容するリードフレーム収納部とを備えたことを特 40 後とする請求項5記載の樹脂モールド装置。

【請求項8】 前記移送手段は、前記基本ユニットの被成型品供給部より各プレスユニットへ被成型品を搬入するローダーと、樹脂モールド後の成型品を各プレスユニットより基本ユニットへ搬出するアンローダーとを備え、前記ローダー及びアンローダーをそれぞれ基本ユニットと各プレスユニット間を往復移動させることを特徴とする請求項5記載の樹脂モールド装置。

【請求項9】 前記移送手段は金型面をクリーニングするクリーナーを有し、前記ローダー及びアンローダー 50

を、各プレスユニットの一方向から進退移動させること を特徴とする請求項8記載の樹脂モールド装置。

【請求項10】 前記移送手段はローダーを上部、アンローダーを下部となるように2層に配置され、それぞれ別個に独立して基本ユニットと各プレスユニットとの間を往復移動させることを特徴とする請求項8又は請求項9記載の樹脂モールド装置。

【請求項11】 装置運転中にいずれかのプレスユニットに対して、金型メンテナンスが可能であることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9又は請求項10記載の樹脂モールド装置。

【請求項12】 装置運転中にいずれかのプレスユニットに対して、異なる品種をマニュアル操作で樹脂モールド可能であることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10又は請求項11記載の樹脂モールド装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、複数の被成型品及び成型品などのワークを供給収容可能な基本ユニットに、複数のプレスユニットを個別に着脱自在に装備した 樹脂モールド装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、接離動可能な上型と下型との間に被成型品を搬入してこれを型閉じして樹脂モールドを行う樹脂モールド装置においては、例えばリードフレームにIC、LSI、ダイオード等の電子部品をボンディングしたものを金型に搬入して、樹脂モールドしていた。

【0003】例えば、図8に示す樹脂モールド装置を用 いて説明すると、電子部品をボンディングしたリードフ レームは、リードフレーム供給部51に収容されてお り、樹脂タブレットはタブレット供給部52にそれぞれ 収容されている。上記リードフレーム供給部51より金 型のチェイス53の数に応じた枚数のリードフレームを テーブル上に切り出し、タブレット供給部52より金型 のポット数に応じた樹脂タブレットをテーブル上に供給 し、これらをローダー54によりチャックして金型へ搬 送して樹脂モールドを行っていた。樹脂モールド後、離 型した成型品をアンローダー55によりチャックしてゲ ートプレイク部に搬送してゲートプレイクして成型品と 不要樹脂とを分離した後、成型品及び不要樹脂をそれぞ れ回収するよう構成されている。上記アンローダー55 が型開きした金型内を進退する際にクリーナー56によ りパーティング面のクリーニングを行っていた。

【0004】上記樹脂モールド装置においては、被成型品の品種を変える必要がある場合に、装置全体の運転を停止させて金型をチェイス53ごと交換したり、リードフレーム供給部51や樹脂タブレット供給部52などを品種に応じて交換する必要があった。

3

【0005】上記樹脂モールド装置においては、例えば あるモールディングユニットのチェイスの汚れをメラミ ン樹脂を使用してクリーニングする場合や、パーティン グ面に打痕が生じてスペアチェイスと交換しようとした 場合に、逐一装置全体を停止させる必要があり、この場 合装置を再び使用可能となるまでには金型温度が安定化 する時間を考慮すると1時間~2時間程度は必要とな り、作業性が低下する。また、成型品の生産量を調整す るため、例えば4チェイスのうち2チェイスだけを生産 しようとしても、型押しバランスの問題があるため、こ のような部分的な金型の使用は困難であった。また、成 型品を大量生産するものにあっては、金型の重量や形状 が大型化する傾向にあるため、金型の取扱いが面倒であ り、金型の加工精度を均一に維持することが困難であ る。また、金型内において樹脂封止条件の差が生じて成 型品の品質にばらつきが生じる。

【0006】上記成型品の品質のばらつきを少なくするため、特公昭64-6539号公報に示す樹脂封止装置が提案されている。この装置はリードフレーム1枚分又は2枚分をモールドする大きさの金型を有する複数のモールド部を設けることにより金型を小型軽量化して型加工精度を維持し、取扱性を簡便にしたものである。た、上記ユーザー側の成型品の生産量の増減に即応するため、特開平7-32414号公報に示す樹脂封止成型装置が提案されている。この装置は、例えば2枚取りの最小単位構成の基本モールディングユニットに対して、他の2枚取りのモールディングユニットをユニット間のボトムベースに設けた凹凸状の嵌合部により直列に複数接続して、成型品の生産量の増減という要請に対応させたものである。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記特公昭64-6539号公報に示す樹脂封止装置においては、金型を小型化したため、成型品を増産するためプレス部を増加させようとしても装置レイアウトの大幅な変更になり困難である。

【0008】また、前記特開平7-32414号公報に示す樹脂封止成型装置においては、基本モールディングユニットとこれに直列に増設された各モールディングユニットは、金型の両側にリードフレームを供給排出するローダーユニット及びアンローダーユニットの移動経路がそれぞれ設けられているため、各モールディングユニットのチェイスの交換や金型メンテナンス作業を行い難い。また、成型品を増産しようとすると、何台ものモールディングユニットを直列に接続しなければならないため、設置面積が大きくなり易い。

【0009】本発明の目的は、上紀従来技術の課題を解決し、プレスユニットを基本ユニットに対して個別に着脱可能にすることで、成型品の増減に自在に対応でき、プレスユニットのチェイスの交換や金型メンテナンス等 50

の作業性や取扱性が良く、装置全体がコンパクトで設置 面積を縮小可能な樹脂モールド装置を提供することにあ る。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成するため次の構成を備える。即ち、被成型品を供給して移送し、成型後の成型品を回収して収納する基本ユニットに、前記被成型品を上下金型間でプレスして樹脂モールドする複数のプレスユニットを前記基本ユニットに対して個別に着脱自在に装備したことを特徴とする。

【0011】また、前記基本ユニットの一部を外方に延 出させて前記被成型品及び成型品の移送路となる延出部 を形成し、該延出部の両側に前記被成型品を上下金型間 でプレスして樹脂モールドする複数のプレスユニットを 個別に着脱自在に装備しても良い。また、前記基本ユニ ットにおける移送手段の旋回位置、被成型品の供給位 置、成型品の収納位置、は直線的に配置されており、か つこれらを結ぶ移送路は前記各プレスユニットの延出部 への着脱方向とほぼ平行になるよう配置されていること が望ましい。また、前記基本ユニットは直方体状であ り、該基本ユニットの側面に複数のプレスユニットを個 別に着脱自在に装備しても良い。また、前記基本ユニッ トは、複数の被成型品を供給可能に収容する被成型品供 給部と、樹脂モールド後の成型品を回収する成型品収容 部と、前記被成型品供給部より前記プレスユニットへ被 成型品を移送し、成型後の成型品を前記プレスユニット より回収して成型品収納部に移送する移送手段と、を備 えていても良い。また、前記被成型品供給部は、供給マ ガジン内に複数収容されたリードフレームを1枚ずつ供 30 給するリードフレーム供給部と、樹脂タブレットを供給 する樹脂タブレット供給部とを備えていても良い。ま た、前記成型品収納部は、樹脂モールド後の成型品をリ ードフレームと不要樹脂とに分離するディゲート部と、 上記分離したリードフレームを収納マガジン内に収容す るリードフレーム収納部とを備えていても良い。また、 前記移送手段は、前記基本ユニットの被成型品供給部よ り各プレスユニットへ被成型品を搬入するローダーと、 樹脂モールド後の成型品を各プレスユニットより基本ユ ニットへ搬出するアンローダーとを備え、前記ローダー 及びアンローダーをそれぞれ基本ユニットと各プレスユ ニット間を往復移動させるのが好ましい。また、前記移 送手段は金型面をクリーニングするクリーナーを有し、 前記ローダー及びアンローダーを、各プレスユニットの 一方向から進退移動させるのが望ましい。また、前記移 送手段はローダーを上部、アンローダーを下部となるよ うに2層に配置され、それぞれ別個に独立して基本ユニ ットと各プレスユニット間とを往復移動させるのが好ま しい。また、樹脂モールド装置運転中にいずれかのプレ スユニットに対して、金型メンテナンスが可能であるこ とが好ましく、装置運転中にいずれかのプレスユニット

に対して、異なる品種をマニュアル操作で樹脂モールド 可能であるのが好ましい。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の態様 を添付図面に基づいて詳細に説明する。

(第1実施例) 本実施の態様は、基本ユニットに対して 4台のプレスユニットを着脱可能に装備した樹脂モール ド装置について説明するものとする。図1は樹脂モール ド装置の全体構成を示す上視図、図2は上記樹脂モール 図、図4は上記樹脂モールド装置のインローダー及びア ンローダーの動作を示すタイミングチャートである。

【0013】先ず、図1を参照して樹脂モールド装置の 全体構成について説明する。1は樹脂モールド装置であ り、基本ユニット2に対して複数のプレスユニット3を 個別に着脱自在に装備している。以下、この構成を具体 的に説明する。上記基本ユニット2は、単数又は複数の 被成型品 (リードフレームL及び樹脂タブレット) を供 給可能に収容する被成型品収容部としてのリードフレー ム供給部4及び樹脂タブレット供給部5と、樹脂モール 20 ド後のリードフレームしを収容する成型品収容部として のリードフレーム収容部6と、前記リードフレーム供給 部4及び樹脂タブレット供給部5より前記プレスユニッ ト3ヘリードフレームL及び樹脂タブレットを移送し、 成型後のリードフレームしを前記プレスユニット3より 回収してリードフレーム収容部6に移送する移送手段と してのローダーユニット?とを備えている。尚、上記基 本ユニット2には、モールディング部は装備されておら ず、各プレスユニット3に装備されている。以下、これ らの構成について具体的に説明する。

【0014】上記リードフレーム供給部4には、半導体 素子がポンディングされた被成型品としての複数のリー ドフレームしが供給可能に収容されている。このリード フレーム供給部4には、リードフレームLを収容した複 数の供給マガジン4aが収容されており、該供給マガジ ン5よりリードフレームブッシャー4 bによりリードフ レームしが1枚ずつ供給テーブル4c上に切り出され る。この供給テーブル4cは、リードフレームしが1枚 切り出される毎に180度回転して次のリードフレーム ると、その位置(図1の二点鎖線に示す位置)から90 度回転した位置(図1の実線位置)で停止して待機す る。また、上記供給テーブル4 c に切り出されたリード フレームしは、該供給テーブル4 c 上で予備加熱が行わ れる。

【0015】また、上記樹脂タブレット供給部5には複 数の樹脂タブレットを整列して収容した樹脂タブレット カセット5aを装備している。この樹脂タブレットカセ ット5aより金型のポットピッチに対応して収容孔が設

ブレットが供給される。上記樹脂タブレットホルダー5 bに保持された樹脂タブレットは、ローダーが図1の二 点鎖線に示す基準位置より90度回転して受け渡され

6

【0016】また、上記リードフレーム収容部6には、 樹脂モールド後の複数のリードフレームしが収容されて いる。このリードフレーム収容部6には、成型後のリー ドフレームしを取り出してゲートプレイクするディゲー ト部6aが装備されている。このディゲート部6aでゲ ド装置の右側面図、図3は上記樹脂モールド装置の正面 10 ートブレイクされ、リードフレームしと成型品カル、成 型品ランナ,成型品ゲートを含む不要樹脂6 bとは分離 されてそれぞれ回収される。上記リードフレームしは、 成型品ピックアップ6 cによりチャックされて90度回 転した状態で収納マガジン6 dへ搬送される。また、上 記不要樹脂6 bは、リードフレームLが回収された後、 ディゲート部6aの下部に設けられた図示しない回収ボ ックス等に回収される。

> 【0017】また、上記ローダーユニット7としては、 リードフレームし及び樹脂タブレットを基本ユニット2 から各プレスユニット3へ搬送するローダー8と、成型 後の成型品を各プレスユニット3から基本ユニット2へ 搬送するアンローダー9とを装備している。上記ローダ ーユニット7は、上記供給テーブル4cとディゲート部 6 a との間の基準位置 A をホームポジションとしてお り、上記ローダー8を基準位置Aより供給テーブル4c へ移動してリードフレームしをチャックした後再びホー ムポジョンへ戻るように移動させ、上記アンローダ9を 成型品をチャックしたまま基準位置Aよりディゲート部 6 aに搬送して成型品のチャックを解放した後、再びホ ームポジョンへ戻るように移動させる。

【0018】また、上記ローダー8、アンローダー9は それぞれ基準位置Aにおいて図示しないシリンダ駆動等 により旋回可能に構成されており、ローダー8は図1の 二点鎖線に示す位置より90度回転して樹脂タブレット ホルダー5 bより樹脂タブレットを移載する。また、上 記ローダー8及びアンローダー9は移動先のプレスユニ ット3によって基準位置Aにおいて旋回させて向きを合 わせてから移動させられる。

*ب*ر . پخ

【0019】10は延出部であり、前記基本ユニット2 Lが切り出され、2枚のリードフレームLが切り出され 40 の一部をローダーユニット7の基準位置Aより外方に延 出させて全体としてT字状に形成されており、該ローダ ーユニット7の移動経路を構成する。この延出部10 は、ローダーユニット7の移動経路であると共に、複数 のプレスユニット3の装着部を構成している。即ち、各 プレスユニット3は、上記延出部10の両側より各プレ スユニットの先端面を突き当てるか、或いは基本ユニッ ト2の底部の基台2aを延出してその延出部上に載せる ことで機械的及び電気的接続が図られ、基本ユニット2 に対して互いに個別に装着するように構成されている。

けられている樹脂タブレットホルダー5 bに対し樹脂タ 50 本実施の態様では、図1に示すように、4台のプレスユ

ニット3を延出部10の両側より装着するように構成されているため、ローダーユニット7は、第1,第2プレスユニット3a,3bに対してリードフレームL等を供給回収する場合には、基準位置Aより搬送位置Bまで移動させて第1,第2プレスユニット3a,3bにローダー8及びアンローダー9をそれぞれ往復移動させて行い、第3,第4プレスユニット3c,3dに対してリードフレームL等を供給回収する場合には、基準位置Aより搬送位置Cまで移動させて第3,第4プレスユニット3c,3dにローダー8及びアンローダー9をそれぞれ 10 往復移動させて行う。

【0020】上記ローダーユニット7の構成について図 2及び図3を参照して説明する。ローダー8及びアンロ ーダー9は、上記延出部10の上下方向に2層にそれぞ れ装備されており、それぞれ別個に独立して基本ユニッ ト2と各プレスユニット3との間を往復移動させられ る。上側に配備されるローダー8は、上側移動レール1 1に沿って延出部10の長手方向に移動可能である。上 記ローダー8は、ローダー回動部12及びローダー支持 ユニット13を介して上側移動レール11に装着されて 20 いる。上記ローダー回動部12は、前述したように、基 準位置Aにおいてローダー8を旋回させて、リードフレ ームしや樹脂タブレットをチャックするものである。ま た、上記ローダー支持ユニット13は、ローダー8を移 動可能に保持しており、該ローダー8をベルト駆動によ り水平方向に往復移動させるための図示しない進退機構 を装備している。この進退機構によりローダー8は供給 テーブル4 c 上へ移動してリードフレームしをチャック し、樹脂タブレットホルダー5 bへ移動して樹脂タブレ ットを移載される。

【0021】また、下側に配備されるアンローダー9 は、下側移動レール14に沿って延出部10の長手方向 に移動可能である。上記アンローダー9は、アンローダ 一回動部15及びアンローダー支持ユニット16を介し て下側移動レール14に装着されている。上記アンロー ダー回動部 15は、前述したように、基準位置 A におい て成型後のリードフレームしをチャックしたままアンロ ーダー9を旋回させてディゲート部6aに搬送する。ま た、上記アンローダー支持ユニット16は、アンローダ ー9を移動可能に保持しており、該アンローダー9をベ 40 ルト駆動により水平方向に往復移動させるための図示し ない進退機構を装備している。この進退機構によりアン ローダー9はディゲート部6a上へ移動して成型後のリ ードフレームしのチャックを解放する。また、上記基本 ユニット2におけるローダー8及びアンローダー9の旋 回位置(基準位置A)、リードフレーム及び樹脂タブレ ットの供給位置、成型後のリードフレームの収納位置は ほぼ直線的に配置されており、かつこれらを結ぶ移送路 は前記延出部10への各プレスユニット3の着脱方向と ほぼ平行になるよう配置されている。このため、上記ロ 50 ーダー8及びアンローダー9の移送路は、各支持ユニットの進退機構と組み合わせると、基本ユニット2の旋回位置(基準位置A)と延出部10の搬送位置B,Cとを結ぶ移送路を直線的に移動すれば足りるので、移動距離が短く、マシンサイクルの短縮化に寄与できる。

【0022】また、上記アンローダー9は、各プレスユニット3への進入方向先頭側に180度回動可能なブラシ及び吸引部からなるクリーナー9aを装備しており、該クリーナー9aを上側に起立させた状態で各プレスユニット3に進入させながら上型のクリーニングを行い、この状態から180度回転させて下側に起立させた状態で各プレスユニット3より退避させながら下型のクリーニングを行う。即ち、前記アンローダー9は、各プレスユニット3が型開き状態において上下金型間に進入して成型品の取り出しと金型面のクリーニングを行い、前記アンローダー9が上下金型間から退避すると、ローダー8が金型内に進入して被成型品をセットする動作を繰り返し行う。上記アンローダー9が上下金型間から退避中に上記ローダー8を上下金型間へ進入させても良い。

【0023】尚、上記ローダーユニット7には、ローダー8及びアンローダー9をそれぞれ1個ずつ装備した場合について説明したが、これらをそれぞれ2個ずつ装備して互いに水平方向両側にそれぞれ往復移動可能に装備しても良い。また、上記ローダー8及びアンローダー9にそれぞれ下型用及び上型用クリーナを設け、アンローダ9が上下金型間より退避するときに下型を、ローダー8が上下金型間へ進入するときに上型をクリーニングしても良い。

【0024】次に、プレスユニット3の構成について、 の 21~23を参照して説明する。本実施例で用いられる プレスユニット3には、マルチポット (プランジャ) タイプのトランスファモールドプレスが装備されている。 各プレスユニット3は、図1に示すように、上下の金型 ブレート17a, 17bのうち下型プレート17b側に リードフレームLを収容可能なリードフレームセット 17c及び樹脂タブレットを収容可能なポット17dが それぞれ形成されている。上記金型は2枚取り用に構成 されているが、単数或いは更に多数個取りできる金型を 用いても良い。

【0025】図2において、18は上金型であり、上固定プラテン19に支持されている。20は下金型であり、下可動プラテン21に上下動可能に支持されている。上記上金型18は上ベースプレート18aの上に上チェイスブロック18bには、上型プレート17aを収容している。また、上記下金型20は、下ベースプレート20aの上に下チェイスブロック20bを装備しており、該下チェイスブロック20bには、下型プレート17bを収容している。

0 【0026】また、図3に示すように、上記下型プレー

R

ト17bに形成されたポット17d内にはプランジャー 22が下ペースプレート20aを挿通して装備されてお り、該プランジャー22は下可動プラテン21側に設け - られた油圧或いは電動シリンダ等の図示しない駆動機構 により上下動可能に構成されている。上記下金型20 は、下可動プラテン21を作動させることにより上下動 させられ上金型18との間で型締め/型開きを行うよう に構成されている。

【0027】次に上述のように構成された樹脂モールド 装置1の各プレスユニット3のプレス動作及びローダー 10 ユニット7の搬送動作を、図4に示すタイミングチャー トを参照しながら説明する。本実施の態様では、第1プ レスユニット3a~第4プレスユニット3dの4台プレ スユニット3によるプレス動作及び該プレスユニット3 と基本ユニット2との間のローダーユニット7による被 成型品及び成型品の搬送動作について説明する。尚、上 記第1プレスユニット3a~第4プレスユニット3dに おいては、予めリードフレームL及び樹脂タブレットは セットされているものとし、型閉じ/型開きのタイミン グがそれぞれ異なる第1~第4プレスユニット3a~3 dに対してローダーユニット7を順次移動させながら被 成型品及び成型品の搬送を行う場合の1サイクル分のプ レス工程について説明するものとする。

【0028】先ず、第1プレスユニット3aにおいて上 金型18と下金型20とを型閉じ(プレス)して樹脂モ ールド後に、駆動機構(図示せず)を作動させて下可動 プラテン21を下動させることにより、上金型18と下 金型20との型開きを行う。そして、アンローダー支持 ユニット16によりアンローダー9をクリーナー9aを 上側に起立させたまま上記上下金型間に進入させて、先 30 ず上金型18の上型プレート17aをクリーニングす る。そして、アンローダー9は、成型後のリードフレー ムレをチャックして上下金型間より退避する際に、クリ ーナー9aを180度回転させて下側に起立させたまま 下型プレート17 bをクリーニングする。この間に、ロ ーダー8は、基本ユニット2のホームポジョンAにおい てリードフレーム供給部4より供給されたリードフレー ムし及び樹脂タブレット供給部5より供給された樹脂タ プレットをそれぞれチャックして、上側移動レール11 -に沿って延出部10の搬送位置Bまで移動して待機して 40 いる(図1参照)。

【0029】上記アンローダー9が上下金型間より退避 すると、リードフレームし及び樹脂タブレットを保持し たローダー8が上下金型間に進入してこれらを下金型2 0の下型プレート17b上にセットする。上記ローダー 8 が上下金型間より退避すると、駆動機構(図示せず) を作動させて下可動プラテン21を上動させて型閉じ (プレス) して、キュアを行い、リードフレームしの樹 脂モールドを行う。

【0030】上記ローダー8が第1プレスユニット3a 50 せて型閉じ(プレス)して、キュアを行い、リードフレ

の上下金型間に進入するとき、成型後のリードフレーム Lをチャックしたアンローダー9は、延出部10に形成 された下側移動レール14に沿って延出部10より基本 ユニット2へ移動してリードフレームしをディゲート部 6 a に移載して再び延出部10の搬送位置Bまで戻って 待機している。そして、次の第2プレスユニット3bの 型開きを待って上下金型間に進入して退避する間に、成 型後のリードフレームしをチャックして取り出すと共に 上金型18及び下金型20のクリーニングを行う。

10

【0031】また、上記ローダー8は、第1プレスユニ ット3aの金型より退避すると、アンローダー9が第2 プレスユニット3bの上下金型間に進入している間に、 延出部10に形成された上側移動レール11に沿って延 出部10より基本ユニット2へ移動して、ホームポジョ ンAにおいてリードフレーム供給部4より供給されたリ ードフレームし及び樹脂タブレット供給部5より供給さ れた樹脂タブレットをそれぞれチャックして再び延出部 10の搬送位置Bまで戻って待機している。そして、上 記アンローダー9が上下金型間より退避するのを待っ て、該上下金型間に進入して下型プレート17b側にリ ードフレームL及び樹脂タブレットをセットして退避す る。上記ローダー8が上下金型間より退避すると、駆動 機構 (図示せず) を作動させて下可動プラテン21を上 動させて型閉じ(プレス)して、キュアを行い、リード フレームしの樹脂モールドを行う。

【0032】上記ローダー8が第2プレスユニット3a の上下金型間に進入するとき、成型後のリードフレーム Lをチャックしたアンローダー9は、延出部10に形成 された下側移動レール14に沿って延出部10より基本 ユニット2へ移動してリードフレームLをディゲート部 6 a に移載して延出部10の搬送位置Cまで移動して待 機している。そして、次の第3プレスユニット3cの型 開きを待って上下金型間に進入して退避する間に、成型 後のリードフレームしをチャックして取り出すと共に上 金型18及び下金型20のクリーニングを行う。

【0033】また、上記ローダー8は、第2プレスユニ ット3bの金型より退避してからアンローダー9が第3 プレスユニット3cの上下金型間に進入している間に、 延出部10に形成された上側移動レール11に沿って延 出部10より基本ユニット2へ移動して、ホームポジョ ンAにおいてリードフレーム供給部4より供給されたリ ードフレームL及び樹脂タブレット供給部5より供給さ れた樹脂タブレットをそれぞれチャックして延出部10 の搬送位置Cまで移動して待機している。そして、上記 アンローダー9が上下金型間より退避するのを待って、 該上下金型間に進入して下型プレート17b側にリード フレームし及び樹脂タブレットをセットして退避する。 上記ローダー8が上下金型間より退避すると、駆動機構 (図示せず) を作動させて下可動プラテン21を上動さ

ームしの樹脂モールドを行う。

【0034】上記ローダー8が第3プレスユニット3cの上下金型間に進入するとき、成型後のリードフレームしをチャックしたアンローダー9は、延出部10に形成された下側移動レール14に沿って延出部10より基本ユニット2へ移動してリードフレームしをディゲート部6aに移載して再び延出部10の搬送位置Cまで移動して待機している。そして、次の第4プレスユニット3dの型開きを待って上下金型間に進入して退避する間に、成型後のリードフレームしをチャックして取り出すと共 10に上金型18及び下金型20のクリーニングを行う。

【0035】また、上記ローダー8は、第3プレスユニ ット3bの金型より退避してからアンローダー9が第4 プレスユニット3dの上下金型間に進入している間に、 延出部10に形成された上側移動レール11に沿って延 出部10より基本ユニット2へ移動して、ホームポジョ ンAにおいてリードフレーム供給部4より供給されたリ ードフレームL及び樹脂タブレット供給部5より供給さ れた樹脂タブレットをそれぞれチャックして再び延出部 10の搬送位置 Cまで移動して待機している。そして、 上記アンローダー9が上下金型間より退避するのを待っ て、該上下金型間に進入して下型プレート17b側にリ ードフレームし及び樹脂タプレットをセットして退避す る。上記ローダー8が上下金型間より退避すると、駆動 機構 (図示せず) を作動させて下可動プラテン21を上 動させて型閉じ(プレス)して、キュアを行い、リード フレームしの樹脂モールドを行う。上述のようにして、 4台のプレスユニットによる1サイクル分のプレス工程 が行われる。上記プレスユニットは4台装備した状態で 説明してきたが、生産量との関係で1~3台装備した状 30 態で生産してももちろんかまわない。また、基本ユニッ ト2に対して複数プレスユニットを装着した状態で、一 部のプレスユニットだけ動作させても良い。

【0036】上記構成によれば、基本ユニット2に対し て複数のプレスユニット3を個別に接続したので、各プ レスユニット3を基本ユニット2より単独で取り外しが 容易であり、搬送系が各プレスユニット3の一方向から 進退するので各プレスユニット3の回りに作業空間を確 保でき、金型メンテナンス(クリーニングを含む)やチ エイス交換等の作業性が良い。また、樹脂モールド装置 1を運転中に、例えば第1~第4プレスユニット3a~ 3 d のうちいずれかのプレスユニットに対して金型メン テナンスやチェイス交換等を行うこと、或いはプレスユ ニットそのものの着脱を行うことが可能となり、装置全 体の樹脂モールド動作を停止させる必要がなくなり、作 業効率が良い。この場合には、基本ユニット1の各プレ スユニットの着脱部にシャッター等を設けて基本ユニッ トの搬送系と空間的に隔離しておくのが望ましい。ま た、基本ユニット2に対して個別に接続されたある1台 のプレスユニットでマニュアルにより他品種の成型品を 50

樹脂モールドを行うことができるためマニュアル用のプレス機を別に必要せず、またプレス機能のみを有するプレスユニット3の増減で生産量を調整できるので、移動すべきプレスユニット3の重量も低減でき、プレスユニット3の重量も低減でき、プレスユニット3の重量も低減でき、プレスユニット3の重量を必要とないので使い勝手が良い。また、基本ユニット2におけるローダーユニット7の移動経路が短くて済むため、供給テーブル4c上の予備加熱手段による予備加熱で十分であるため、とこコストも低減でき、しかも基本ユニット2に対してプレスユニット3を個別に接続するため、装置全体をコンパクトにでき設置面積を低減できる。特に、上記基本ユニット2をT字状に形成した場合には、ローダーユニット7の移動距離が少なくて済み、基本位置Aを中心に旋回できるので、リードフレームLや樹脂タブレットのセットや成型品の回収において移動動作が少なく、マシ

12

【0037】また、上記実施の態様では、基本ユニット 2に対して4台のプレスユニット3a~3d.を装着可能な装置構成について説明したが、これに限定されるものではなく、図5及び図6に示すように、基本ユニット2に対して2台のプレスユニット3a,3bを個別に装着可能な装置構成にしたり、更に他数のプレスユニットを個別に装着可能な装置構成にしても良い。

ンタイムの短縮化を図ることができる。

【0038】また、上記基本ユニット2の大きさを越えてプレスユニット3を増設する場合、例えば図1の樹脂モールド装置1に対して6台のプレスユニットを装着する場合には、上記基本ユニット2の延出部10を延長して基本ユニット2のサイズを大きく改造することで、プレスユニット3の増設をすることも可能である。また、各プレスユニット3は、マルチポット(プランジャ)タイプのトランスファモールドプレスを装備しているが、シングルボット(プランジャ)タイプのトランスファモールドプレスであってもよい。

【0039】(第2実施例)次に上記樹脂モールド装置の他例について図7を参照して説明する。尚、前記第1実施例と同一部材には同一番号を付して説明を援用するものとする。前記第1実施例では、基本ユニット2の一部を外方に延出させて被成型品及び成型品の移送路となる延出部を形成していたが、本実施の態様は、前記基本ユニット2の形態として直方体状の基本ユニット30を用いたものである。

【0040】上記基本ユニット30は、前記第1実施例における基本ユニット2と同様に、単数又は複数の被成型品(リードフレームL及び樹脂タブレット)を供給可能に収容するリードフレーム供給部4及び樹脂タブレット供給部5と、樹脂モールド後のリードフレームLを収容するリードフレーム収容部6と、前記リードフレーム供給部4及び樹脂タブレット供給部5より前記プレスユニット3へリードフレームL及び樹脂タブレットを移送するローダー8と、成型後のリードフレームLを前記プ

· , , · ·

レスユニット3より回収してリードフレーム収容部6に 移送するアンローダー(図示せず)を含むローダーユニット7とを備えている。

- 【0041】本実施の態様では、第1実施例に比べて、 上記ローダー8によるリードフレームLと樹脂タブレッ トのチャック位置と、アンローダー(図示せず)による 成型品の収納位置がそれぞれ異なっている。即ち、上記 ローダー8は、図7のX位置において、矢印方向に進退 して供給テーブル4cよりリードフレームLをチャック してそのまま基本ユニット30の長手方向に平行移動 10 し、Y位置において、矢印方向に進退して樹脂タブレッ トカセット5aより樹脂タブレットをチャックしてから 180度回転して各プレスユニット3に対して向きを合 わせ、いずれかの投入位置P、Q、R、Sへ移動して上 記リードフレームL及び樹脂タブレットを供給する。ま た、上記アンローダー (図示せず) は、樹脂モールド後 の各プレスユニット3より成型品を取り出して、図7の Z位置において180度回転してディゲート部6aへ成 型品を受け渡す。このディゲート部6aでゲートブレイ クされ、リードフレームLと成型品カル、成型品ラン *20* ナ,成型品ゲートを含む不要樹脂 6 bとは分離されてそ れぞれ回収される。上記リードフレームLは、図示しな い成型品ピックアップによりチャックされて収納マガジ ン6 d へ搬送され収納される。よって、ローダー8及び アンローダー(図示せず)は、被成型品を各プレスユニ ット3に対して供給するため、各プレスユニット3より 成型品を取り出してリードフレーム収容部6に収容する ために、図7のX、Y、Z位置において旋回して向きを あわせる。

【0042】上記構成によっても、第1実施例と同様 30に、各プレスユニット3を基本ユニット2より単独で取り外しが容易であり、搬送系が各プレスユニット3の一方向から進退するので各プレスユニット3の回りに作業空間を確保でき、金型メンテナンス(クリーニングを含む)やチェイス交換等の作業性が良い。また、樹脂モールド装置1を運転中に、例えば第1~第4プレスユニットに対して金型メンテナンス作業等を行うことが可能となり、装置全体の樹脂モールド動作を停止させる必要がなくなり、作業効率が良い等の著効を奏する。 40

【0043】尚、本発明は上記実施の態様に限定される ものではなく、例えば発明の精神を逸脱しない範囲内で さらに多くの改変を施し得るのはもちろんのことであ る。

[0044]

【発明の効果】本発明は前述したように、基本ユニットに対して複数のプレスユニットを個別に接続したので、各プレスユニットを単独で基本ユニットより取り外しが容易であり、各プレスユニットの回りに作業空間を確保できるので、金型メンテナンス (クリーニングを含む)

14

やチェイス交換等の作業性が良い。また、樹脂モールド装置を運転中に、例えばいずれか1のプレスユニットに対して金型メンテナンス作業等を行うことが可能となり、装置全体の樹脂モールド動作を停止させる必要が良い。また、前記基本ユニットに対して個別に接続されたある1台のプレスユニットでマニュアルにより他品種の成型品を樹脂モールドを行うことができるため使い勝手が良く、またプレス機能のみを有するプレスユニットの増減で生産量を調整できるので、移動すべきプレスユニットの増減で生産量を調整できるので、移動すべきプレスユニットの重量も低減でき、プレスユニットの追加による移送手段の移動距離の延長が基本のにないので取扱性が良い。また、前記基本ユニットにおけるローダーユニットの移動経路が短くて済むため、供給テーブル上のリードフレームの予備加熱で十分である

【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施例に係る樹脂モールド装置の全体構成を示す上視図である。

ため製造コストも低減でき、しかも基本ユニットに対し

てプレスユニットを個別に接続するため、装置全体をコ

【図2】図1の樹脂モールド装置の右側面図である。

【図3】図1の樹脂モールド装置の正面図である。

ンパクトにでき設置面積を低減できる。

【図4】上記樹脂モールド装置のローダー及びアンロー ダーの動作を示すタイミングチャートである。

【図5】他例に係る樹脂モールド装置の全体構成を示す 上視図である。

【図6】図5の樹脂モールド装置の正面図である。

【図7】第2実施例に係る樹脂モールド装置の全体構成 を示す上視図である。

30 【図8】従来の樹脂モールド装置の上視図である。

【符号の説明】

L リードフレーム

1 樹脂モールド装置

2 基本ユニット

2 a 基台

3 プレスユニット

3 a 第1プレスユニット

3b 第2プレスユニット3c 第3プレスユニット。

36 330777==71

40 3 d 第4プレスユニット 4 リードフレーム供給部

4 a 供給マガジン

4 b リードフレームプッシャー

4 c 供給テーブル

5 樹脂タブレット供給部

5 a 樹脂タブレットカセット

5 b 樹脂タブレットホルダー

6 リードフレーム収容部

6 a ディゲート部

50 6 b 不要樹脂

15

6 c 成型品ピックアップ

6 d 収納マガジン

7 ローダーユニット

8 ローダー

9 アンローダー

9a クリーナー

10 延出部

11 上側移動レール

12 ローダー回動部

13 ローダー支持ユニット

14 下側移動レール

15 アンローダー回動部

16 アンローダー支持ユニット

17a 上型プレート

17b 下型プレート

17c リードフレームセット部

17d ポット

18 上金型

18a 上ベースプレート

18b 上チェイスブロック

19 上固定プラテン

20 下金型

10 20 a 下ベースプレート

20b 下チェイスプロック

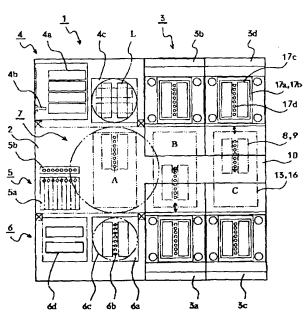
21 下可動プラテン

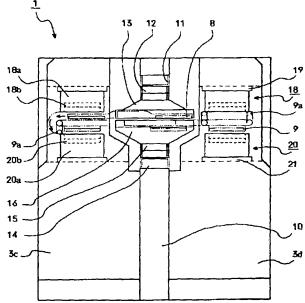
22 プランジャー

[図1]

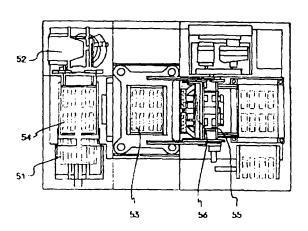
【図2】

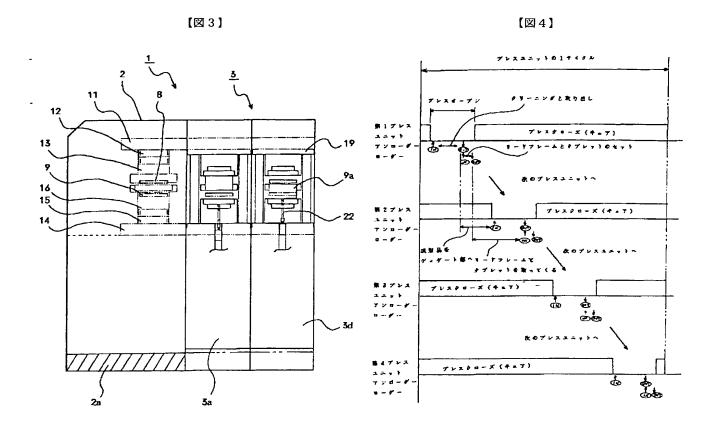
16

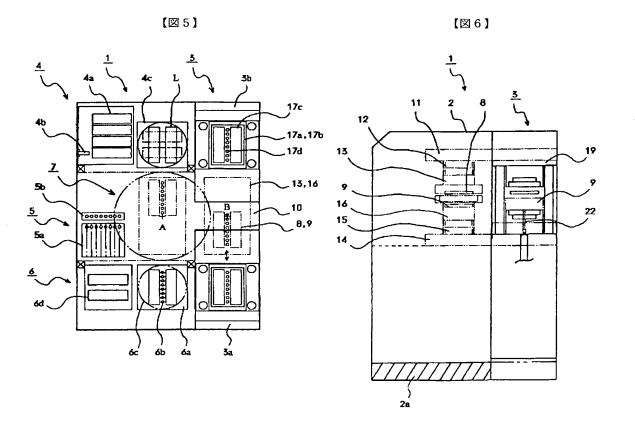




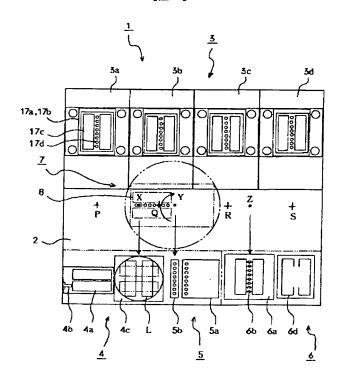
[図8]







[図7]



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

B 2 9 C 45/26

技術表示箇所

B 2 9 C 45/26 B 2 9 K 105:20

B 2 9 L 31:34